

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2020年8月27日(27.08.2020)



(10) 国際公開番号

WO 2020/171115 A1

- (51) 国際特許分類:
B32B 27/34 (2006.01) *B29C 55/12* (2006.01)
B05D 7/04 (2006.01) *C08J 7/04* (2020.01)
B05D 7/24 (2006.01) *G02B 1/11* (2015.01)
B29C 55/02 (2006.01) *G02B 1/14* (2015.01)
B29C 55/04 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2020/006485
- (22) 国際出願日: 2020年2月19日(19.02.2020)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2019-028958 2019年2月21日(21.02.2019) JP
特願 2019-032210 2019年2月26日(26.02.2019) JP
特願 2019-169929 2019年9月19日(19.09.2019) JP
- (71) 出願人: ユニチカ株式会社 (UNITIKA LTD.)
[JP/JP]; 〒6600824 兵庫県尼崎市東本町 1
丁目 5 0 番地 Hyogo (JP).
- (72) 発明者: 岡部 貴史(OKABE Takashi); 〒6110021
京都府宇治市宇治樋ノ尻 3 1 - 3 ユニチカ
株式会社宇治事業所内 Kyoto (JP). 奥村 暢康
(OKUMURA Nobuyasu); 〒6110021 京都府宇治
市宇治小桜 2 3 番地 ユニチカ株式会社宇治
事業所内 Kyoto (JP). 山本 真史(YAMAMOTO
Masafumi); 〒6110021 京都府宇治市宇治樋ノ
尻 3 1 - 3 ユニチカ株式会社宇治事業所
内 Kyoto (JP). 芦原 公美(ASHIHARA Kumi);
〒6110021 京都府宇治市宇治小桜 2 3 番地 ユニ
チカ株式会社宇治事業所内 Kyoto (JP). 下村 碧
(SHIMOMURA Midori); 〒6110021 京都府宇治
市宇治小桜 2 3 番地 ユニチカ株式会社宇治事
業所内 Kyoto (JP). 上野 嘉己(UENO Yoshimi);
〒6110021 京都府宇治市宇治樋ノ尻 3 1 - 3 ユ
ニチカ株式会社宇治事業所内 Kyoto (JP).
- (74) 代理人: 特許業務法人森本国際特許事
務所 (MORIMOTO INT'L PATENT OFFICE);
〒5500004 大阪府大阪市西区靱本町 1
丁目 1 1 番 7 号信濃橋三井ビルディ
ング 3 階 Osaka (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ,
BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, KE, KG, KH,
KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,
MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保
護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS,
MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM,
ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ,
TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ,
DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT,
LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS,
SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM,
GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
一 国際調査報告 (条約第21条(3))

(54) Title: LAMINATED FILM AND METHOD FOR MANUFACTURING SAME

(54) 発明の名称: 積層フィルムおよびその製造方法

(57) Abstract: A laminated film having a resin layer laminated upon at least one surface of a base film. The laminated film is characterized by: the base film being a semi-aromatic polyamide film that has been at least uniaxially stretched; the thickness of the resin layer being 0.03–0.5 μm ; and the adhesion between the base film and the resin layer, according to cross-cut method described in JIS K 5600, being at least 95%.

(57) 要約: 基材フィルムの少なくとも片面に樹脂層が積層された積層フィルムであって、基材フィルムが半芳香族ポリアミドフィルムであり、少なくとも一軸延伸され、樹脂層の厚さが 0.03–0.5 μm であり、JIS K 5600 に記載のクロスカット法による、基材フィルムと樹脂層との密着性が 95% 以上であることを特徴とする積層フィルム。



WO 2020/171115 A1